19日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-6123

⑤Int. CI. ⁵

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)1月10日

B 29 D 11/00 G 02 B 3/00 6660-4F A 7036-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

国発明の名称

マイクロレンズアレイの作成方法

②特 願 昭63-156327

②出 願 昭63(1988)6月24日

②発明者 井口 敏之 つ出願人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

倒代 理 人 弁理士 柏 木 明

明 細 書

1. 発明の名称 マイクロレンズアレイ の作成方法

2. 特許請求の範囲

1. 基板上にプレコート剤を塗布し紫外線露光を行い硬化させ、このプレコート剤の表面に光重合部材を塗布し、この光重合部材の上部からスタンパ部材を圧着させた状態で紫外線露光を行いたで、前記スタンパ部材を剥離することによりマイクロレンズアレイの各々のレンズ間に送れたマイクロレンズアレイの各々のレンズ間に送光の作成方法。

2. スタンパ部材は、基板上にフォトレジストを強布し、その表面より露光することによつて周期的な干渉光パターンを形成し、この干渉光パターンの形成された前記フォトレジストを現像、定着することによつてマイクロレンズアレイマスタを作成し、この複製されたマイクロレンズアレイ

マスタにスパツタリングを行い、その後電鋳を行 つて作成するようにしたことを特徴とする請求項 1記載のマイクロレンズアレイの作成方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、スキヤナ、フオトプリンタ等の光学系に用いられるマイクロレンズアレイの作成方法に関する。

従来の技術

従来、マイクロレンズアレイの等倍結像素子は、 ルーフミラーレンズアレイ、ロツドレンズアレイ、 オプテイカルフアイパブレート等に使用されており、近年、それらマイクロレンズはスキヤナ、フ オトプリンタ等の複写機の分野のみならず光ファ イバ通信、オーディオ、ビデオディスクなどの分 野からもその応用面から強い関心を集めている。

そのようなマイクロレンズアレイの従来からの 作成方法の一つとして、光CVDの一種であるレ ーザCVDによつて材料ガスにレーザ光を照射し て反応させ、基板上に薄膜を選択的に形成させる、いわゆる、薄膜形成技術を応用したものが報告されている(応用物理学会光学懇話会徴小光学研究グループ、1987.5/15 Vol.5 No.2 p.14~19)。また、この他に、光CVDとして光源にレーザ光以外のランプや、シンクロトロン放射を用い、薄膜形成技術によりマイクロレンズアレイを作成するような方法もある。

発明が解決しようとする問題点

上述したような光CVDによりマイクロレンズアレイを作成する方法の場合、材料ガスを用いなければならずその分コストがかり、また、ででは海膜を形成させる時に空間選択性に差が出てくるためその調整が複雑になる子の問題がある。また、近年、センサや発光子の後の小型、神型に伴い、それら等倍結像素子の後小化、神型化が一層必要になつてきているのから、低コストで、しかも、より一層簡単に作成できる方法が望まれてきている。

問題点を解決するための手段

回り込みを低減することができ、これにより、 なマスク4を介して2光東干渉露光した後、第3 S/N比を髙め、光利用効率を一段と上げること 回(b)のようなマスク5を介して紫外線 (UV) ができる。

酸光を行うようにするか、或いはこれと反対の順

実施例

本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。 マイクロレンズアレイの作成方法には、第一工程 としてマイクロレンズアレイマスタの作成、第二 工程としてスタンパ部材の作成、第三工程として マイクロレンズアレイの複製の三段階に分けられ る。以下、これら順を追つて説明する。

第一工程のマイクロレンズアレイマスタの作成 方法を第1図ないし第5図(a)(b)(c)に基づい て説明する。まず、第1図及び第2図において、 募板としてのガラス基板1上にフオトレジスト2 を塗布し、このフオトレジスト2上に舞光を行う ことによつて所望のピッチとプロフアイルの干渉 光パターン3を形成し、その後、適正条件にて現 像を行う。なお、この講光時には、アレイ方しと 直交する方向のレンズ作用を付与するため、又は、 レンズ部分を規制するために、第3図(a)のよう そこで、このような問題点を解決するために、本発明は、基板上にプレコート剤を塗布し紫外線 第光を行い硬化させ、このプレコート剤の表面に 光重合部材を塗布し、この光重合部材の上部から スタンパ部材を圧着させた状態で紫外線露光を行い硬化させた後、前記スタンパ部材を剥離することによりマイクロレンズアレイの各々のレンズ間 に進光部材を設けた。

作用

世つて、マイクロレンズアレイの複数物であるマイクロレンズアレイマスタを予め作成し、これによりであれた。これにスタンパ部材を作成して、これによが可能となり、世来の光CVDにおけるような材料させるといる必要がなく、しかも、薄膜をもないたを用いる必要がなく、しかも、薄膜をもないたの空間選択性を考定とが可能となる。またので量産化することが可能となる。また、マイクロレンズアレイの各々のレンズ間に高光の対象はたことにより、隣接するレンズへの光の対象により、

なマスク4を介して2光東干渉露光した後、第3回(b)のようなマスク5を介して紫外線(UV) 露光を行うようにするか、或いはこれと反対の順序で、マスク5を介してUV露光を先に行い、その後、マスク4を介して2光東干渉露光を行うようにする。

そして、第4回はその現像エツチングして作成されたフォトレジスト2からなるマイクロレンズアレイマスタ6の斜視図であり、これにより、第一工程が終了する。なお、第5回(a)はそのレンズ7のアレイ方向の断面図であり、第5回(b)は平面図であり、さらに、第5回(c)はそのA-A断面図である。

次に、第二工程のスタンパ部材の作成方法を第6図(a)(b)(c)及び第7図(a)(b)に基づいて説明する。まず、第6図(a)(b)(c)において、フオトレジスト2からなるマイクロレンズアレイマスタ6の表面にスパツタリングとしてのNiスパツタ8を行い、電鋳9した後、スタンパ部材としてのNiスタンパ10を作成し、その裏面にA

次に、第三工程のマイクロレンズアレイの複製 方法を第8図(a)(b)(c)ないし第11図(a) (b)に基づいて説明する。まず、第8図(a)(b) (c)において、基板としてのプラスチツク基板1 1上にプレコート削12を強布しUV露光を行い、 このプレコート削12の表面に光重合部材として の2P樹脂13を強布する。そして、この2P樹 脂13の上部からNiスタンパ10を圧着させ、 この状態でUV露光を行い硬化させた後、Niス タンパ10を剥離することにより目的とするマイ クロレンズアレイ14が複製される。第9図はそ の複製されたマイクロレンズアレイ14の斜視図 であり、第10図はそれらレンズ15間の凹み部 分に遮光部材としてのカーボンブラツク16など の光吸収部材を付加させた状態を示す。 第11図 (a)はそのアレイ方向の断面図を示し、第11図

であり、これにより、各々の受光素子17に対応した光情報を効率良く伝達することができる。さらに、第12図(d)は、発光素子18の配列ピッチに対応して本発明のマイクロレンズアレイ14を一体化構成したものであり、この場合にも、カーボンブラツク16を設けたことにより光のクロストーク(回り込み)という現象をなくし光情報を効率良く伝達することができる。

また、第13図はマイクロレンズアレイ14のスキヤナ19への応用例を示したものであり、第 14図はフオトプリンタ20への応用例を示した ものである。これらの場合にも上述した例と同様 な効果を得ることができる。

発明の効果

本発明は、基板上にプレコート剤を塗布し紫外線は光を行い硬化させ、このプレコート剤の表面に光重合部材を塗布し、この光重合部材の上部からスタンパ部材を圧着させた状態で紫外線欝光を行い硬化させた後、前記スタンパ部材を剥離することによりマイクロレンズアレイを作成し、このことによりマイクロレンズアレイを作成し、この

(b)はアレイと直交する方向の断面図を示している。なお、プレコート利12は、基板11と2P 樹脂13との密着強度を増加させるためのものであり、Niスタンパ10のNiと2P樹脂13との反発力によつて深溝部分の剥離を容易に行うことができる。

次に、このようにして作成されたマイクロスをの実際の使用状態について見てみるが 第12図(a)は、受光素子17の配列ピッチイ14 を光素子17の配列ピッチイ14 を一体化して構成したものであり、第12図したのである。このような状態で入射した光は、光光によりりは、カーボンブラック16を設けたことに 回り込み いう現象をなくすことができる様

作成されたマイクロレンズアレイの各々のンズアレイの日レンズアレイクロレイマスの日レンススをして、マイクロレイマをして、カーカーので、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのである。できるした。ことができるものである。というできるものである。というできるものである。というできるものである。というできるものである。というできるものである。というによっているというできるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す干渉光パターンの作成状態を示す説明図、第2図はその現像後の作成された干渉光パターンの様子を示す側面図、第3図(a)(b)はマスクの斜視図、第4図はマイ

クロレンズアレイマスタの斜視図、第5図(a)は そのレンズのアレイ方向の断面図、第5図(b)は 第4図の平面図、第5図(c)はそのA-A断面図、 第6図(a)はNi スパツタを行つた場合の様子を 示す側面図、第6図(b)は電鏡を行つた場合の様 子を示す側面図、第6図(c)はスタンパ作成の作 成状態を示す側面図、第7図(a)はそのアレイ方 向の断面図、第7図(b)はアレイと直交する方向 の断面図、第8図(a)はプレコート剤を強布した 状態で紫外線露光を行つている様子を示す側面図、 第8図(b)は2P樹脂を塗布した状態で紫外線舞 光を行つている様子を示す側面図、第8図(c)は 複製されたマイクロレンズアレイの側面図、第9 図はマイクロレンズアレイの斜視図、第10図は それに進光部材を付加した様子を示す斜視図、第 11図(a)はそのアレイ方向の断面図、第11図 (b)はそのアレイと直交する方向の断面図、第1 2 図(a)はアレイ方向に対応して受光素子を配設 した場合の様子を示す説明図、第12図(b)はそ のアレイと直交する方向の様子を示す説明図、第

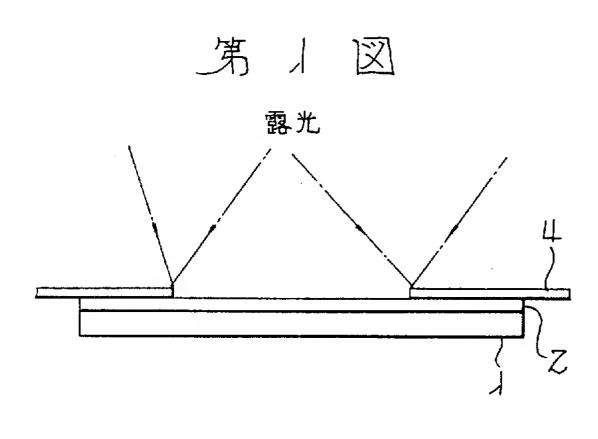
12図(c)は進光部材により隣接するレンズからの光の回り込みを防止した状態を示す説明図、第12図(d)はアレイ方向に対応した発光素子を配設した場合の様子を示す説明図、第13図はマイクロレンズアレイのスキヤナへの応用例を示す説明図、第14図はマイクロレンズアレイのフオトプリンタへの応用例を示す説明図である。

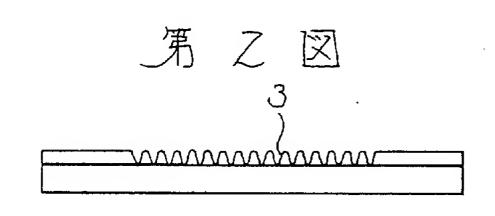
1 … 基板、 2 … フオトレジスト、 3 … 干渉光パターン、 6 … マイクロレンズアレイマスタ、 8 … スパツタ、 9 … 電鋳、 1 0 … スタンパ部材、 1 1 … 基板、 1 2 … プレコート剤、 1 3 … 光重合部材、 1 4 … マイクロレンズアレイ、 1 6 … 遮光部材

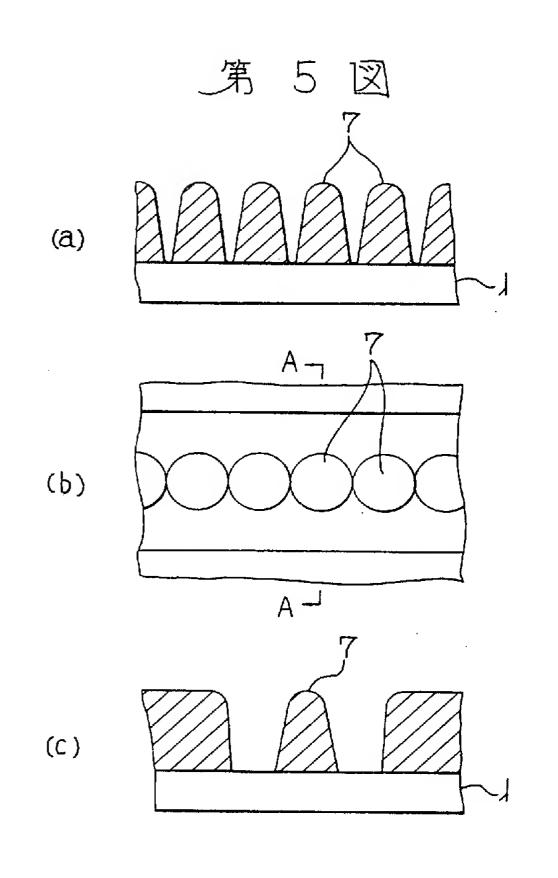
出願人 株式会社 リコー

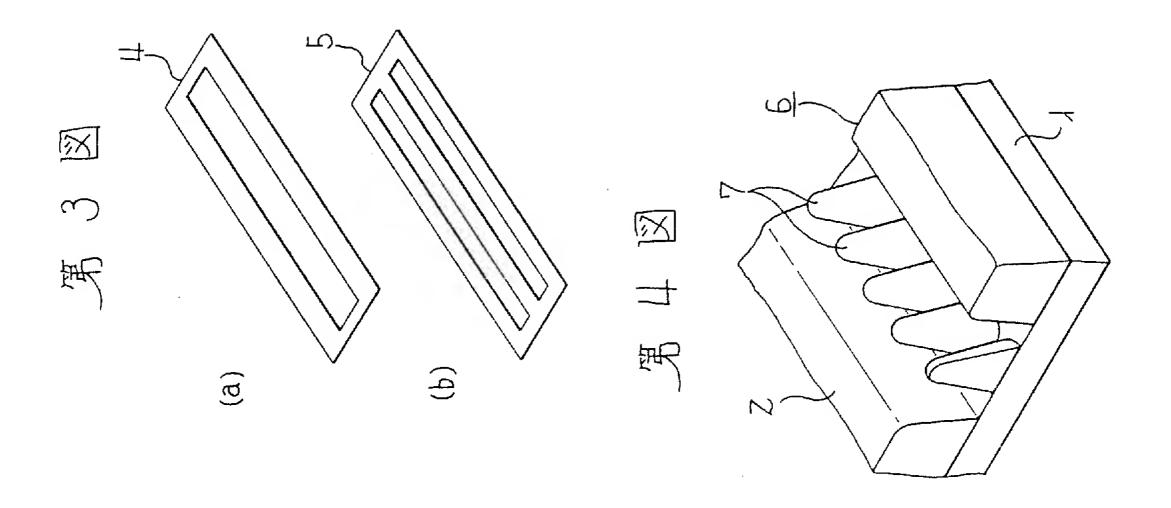
代 理 人 柏 木

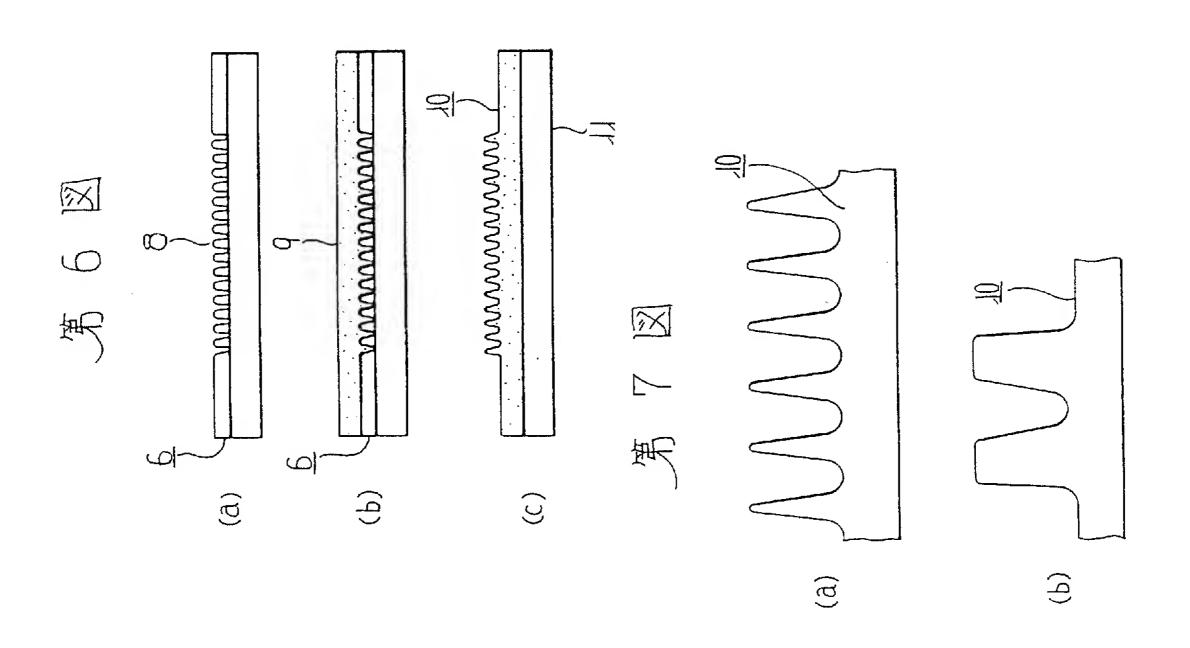


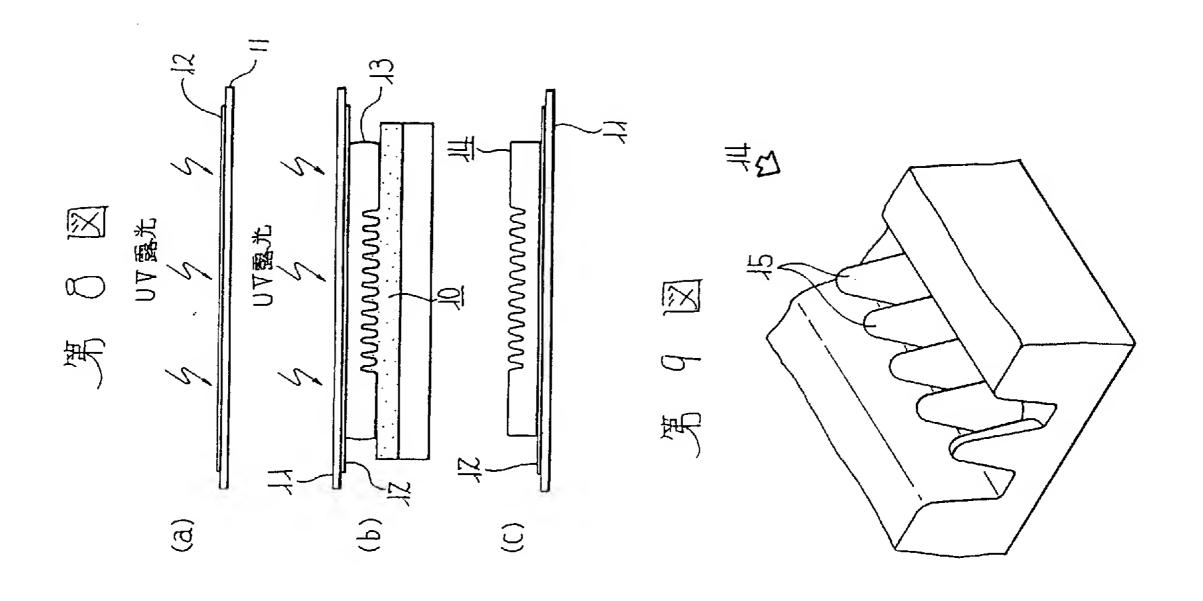


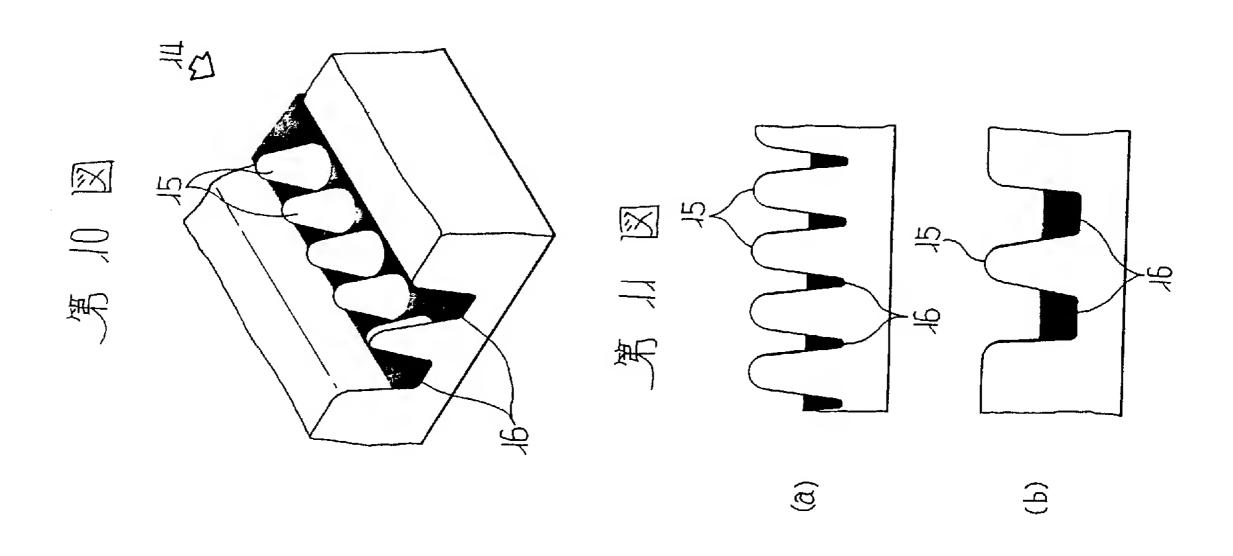


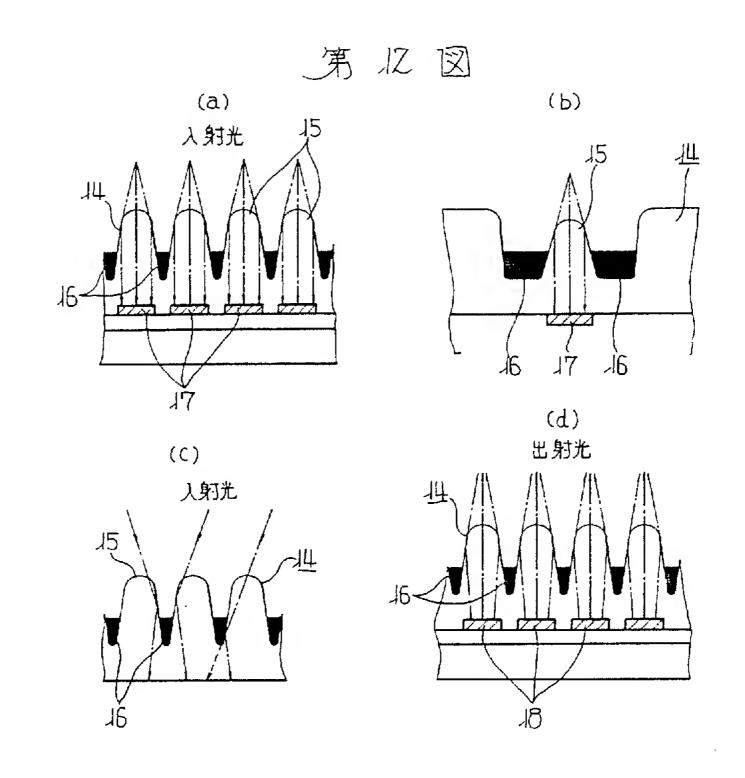


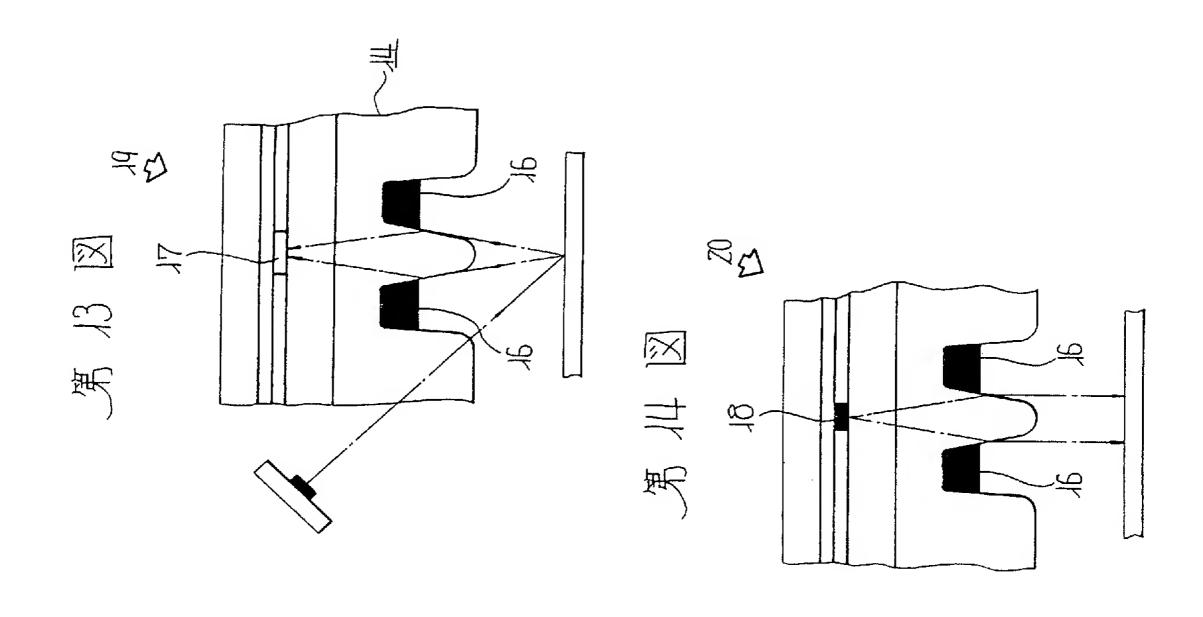












PAT-NO: JP402006123A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02006123 A

TITLE: PREPARATION OF MICROLENS ARRAY

PUBN-DATE: January 10, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

IGUCHI, TOSHIYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

RICOH CO LTD N/A

APPL-NO: JP63156327 **APPL-DATE:** June 24, 1988

INT-CL (IPC): B29D011/00 , G02B003/00

US-CL-CURRENT: 264/1.32 , 264/1.38

ABSTRACT:

PURPOSE: To fine and thin an equi-multiple imaging element by a method wherein the surface of a precoating agent is coated with a photopolymerizing member, the photopolymerizing member is exposed to ultraviolet rays under a state in which a stamper member is contact-bonded from above the photopolymerizing member and cured, the stamper member is peeled and a microlens array is prepared.

CONSTITUTION: A photo-resist 2 is applied onto a glass substrate 1, and the upper section of the photo-resist 2 is exposed, thus shaping an interference beam pattern 3 having desired pitches and profile. Ni sputtering 8 as sputtering is conducted onto the surface of a microlens array master 6 composed of the photo-resist 2, the surface is electroformed 9, a Ni stamper 10 as a stamper member is prepared, and the rear of the $\bar{\text{N}}\text{i}$ stamper 10 is backed with an $\bar{\text{Al}}$ base 11. The upper section of a plastic substrate 11 as a substrate is coated with a precoating agent 12 and exposed by ultraviolet rays, and the surface of the precoating agent 12 is coated with a 2P resin 13 as a photopolymerizing material. The Ni stamper 10 is contact-bonded from the upper section of the 2P resin 13, UV exposure is performed under the state and the 2P resin 13 is cured, and the Ni stamper 10 is peeled, thus duplicating a microlens array 14.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO& Japio